



技术要求：

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~ +155
6. 镀层厚度：1.27 μm 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|-----|----|------|--|----|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图样标记 | | 重量 | 比例 | | | | | | | | | | | |
| 设计 | M. | | 标准化 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | 共 | | 页 | 第 | | 页 | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | |

装配图

HN-LP7-0.5-1.27(10-1.4)M

成都恒利泰科技有限公司


 成都恒利泰科技有限公司
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd